

## Sistema Jet-Melt™ - Adesivi

**3779** (Q, Polygon 2)

ELT EL

**Jet-Melt™**

Adesivo specifico per l'elettronica. Ottimo per l'incapsulamento e il potting anche per elementi che devono sopportare elevati gradienti termici. Il prodotto prima dell'applicazione, è sensibile all'umidità.

**Consigliato per:**

incollaggio resistente ad alte temperature.

**3789** (Q)

PS

**Jet-Melt™**

Adesivo con elevate prestazioni per legno, plastiche, materiali vinilici. Sensibile all'umidità prima dell'applicazione.

**Consigliato per:**

incollaggio di materie plastiche difficili.

**3792** (TC, Q, Polygon 2)

CFO PS

**Jet-Melt™**

Adesivo universale con buon tempo aperto, utilizzabile per svariati materiali, qualora sia necessario la trasparenza e il colore chiaro.

**Consigliato per:**

materiali trasparenti.

Base	Colore	Tempo di presa sec.	Resistenza termica °C	Punto di rammollimento °C	Specifiche e norme
Poliammidica trasparente	Ambra	>30	+20/+150	+163	UL94V0
Poliammidica trasparente	Ambra chiaro	>30	-20/+104	+132	-
EVA	Bianco trasparente	>30	-20/+60	+83	UL94V2

## Jet-Melt™ Low Melt

**3762 LM** (Q)

CFO

**Jet-Melt™**

Adesivo simile al Jet Melt 3762 ma applicabile a più basse temperature.

**Consigliato per:**

schiume, spugne e polistirolo espanso.

**3792 LM** (Q)

CFO PS

**Jet-Melt™**

Analogo al Jet melt 3792 ma applicabile a basse temperature in caso di materiali termosensibili.

**Consigliato per:**

schiume, spugne e polistirolo espanso.

Base	Colore	Tempo di presa sec.	Resistenza termica °C	Punto di rammollimento °C	Specifiche e norme
EVA	Ambra chiaro	<30	-20/+55	+95	FDA
EVA trasparente	Bianco	40	-20/+60	+81	FDA-UL94V2